

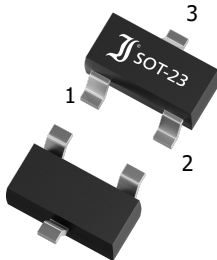
**BZX84C2V4 ... BZX84C47 | 2BZX84C3V0 ... 2BZX84C47**

**SMD Planar Zener Diodes**  
**SMD Planar Zener-Dioden**

**P<sub>tot</sub> = 300 mW**  
**V<sub>Z</sub> = 2.4 | 3.0 V ... 47 V**  
**T<sub>jmax</sub> = 150°C**

Version 2023-05-15

**SOT-23**  
TO-236



**SPICE Model & STEP File <sup>1)</sup>**

**Marking Code**

See next page | Siehe nächste Seite

**HS Code** 85411000

**Typical Applications**

Voltage stabilization and regulators  
(For ESD protection, see ESDxxCA series)  
Suffix -C: Commercial grade  
No suffix: Industrial grade  
Suffix -Q: AEC-Q101 compliant <sup>1)</sup>  
Suffix -AQ: AEC-Q101 qualified <sup>1)</sup>

**Features**

Sharp Zener voltage breakdown  
Low leakage current  
Compliant to RoHS (w/o exemp.)  
REACH, Conflict Minerals <sup>1)</sup>

**Mechanical Data <sup>1)</sup>**

Taped and reeled 3000 / 7"  
Weight approx. 0.01 g  
Case material UL 94V-0  
Solder & assembly conditions 260°C/10s  
MSL = 1



**Typische Anwendungen**

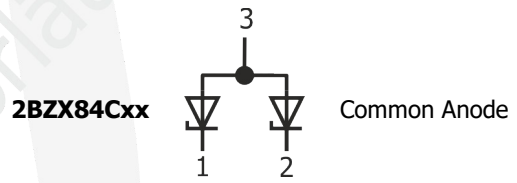
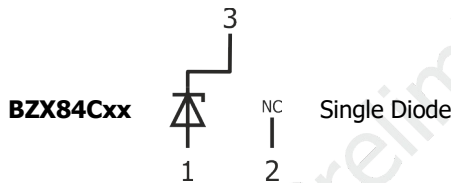
Spannungsstabilisierung und -regler  
(Für ESD-Schutz siehe ESDxxCA-Reihe)  
Suffix -C: Standardausführung  
Kein Suffix: Industriequalität  
Suffix -Q: AEC-Q101 konform <sup>1)</sup>  
Suffix -AQ: AEC-Q101 qualifiziert <sup>1)</sup>

**Besonderheiten**

Scharfer Zenerspannungsabbruch  
Niedriger Sperrstrom  
Konform zu RoHS (ohne Ausn.)  
REACH, Konfliktminerale <sup>1)</sup>

**Mechanische Daten <sup>1)</sup>**

Gegurtet auf Rolle  
Gewicht ca.  
Gehäusematerial  
Löt- und Einbaubedingungen



Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~ ±5%) standard.  
Zener voltages see table on next page. Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.

Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~ ±5%).  
Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite. Andere Toleranzen oder höhere Z-Spannungen auf Anfrage.

**Maximum ratings <sup>2)</sup>**

**Grenzwerte <sup>2)</sup>**

Total power dissipation – Gesamt-Verlustleistung	P <sub>tot</sub>	300 mW <sup>3)</sup>
Junction temperature – Sperrschichttemperatur	T <sub>j</sub>	-50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T <sub>s</sub>	-50...+150°C

**Characteristics**

**Kennwerte**

Typical thermal resistance junction to ambient Typischer Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung	R <sub>thA</sub>	420 K/W <sup>2)</sup>
---	------------------	-----------------------

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book  
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches  
2 T<sub>A</sub> = 25°C unless otherwise specified – T<sub>A</sub> = 25°C wenn nicht anders angegeben  
3 Mounted on P.C. board with 3 mm<sup>2</sup> copper pads at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Lötpad an jedem Anschluss)

**Characteristics**

 (T<sub>j</sub> = 25°C unless otherwise specified)

**Kennwerte**

 (T<sub>j</sub> = 25°C wenn nicht anders angegeben)

Type Typ	Code	Z-voltage range <sup>1)</sup> Z-Spannungs-Bereich <sup>1)</sup> I <sub>Z</sub> = 5 mA		Dynamic resistance Diff. Widerstand r <sub>Zj</sub> [Ω] at f = 1 kHz	Temp. Coefficient of Z-voltage ...der Z-Spannung	Reverse voltage Sperrspannung V <sub>R</sub> at/bei I <sub>R</sub>		Z-current <sup>2)</sup> Z-Strom <sup>2)</sup> T <sub>A</sub> = 25°C
		V <sub>Z min</sub> [V]	V <sub>Z max</sub> [V]			V <sub>R</sub> [V]	I <sub>R</sub> [μA]	
<b>Single Diode</b>	<sup>3)</sup>			I <sub>Z</sub> = 5 mA	α <sub>VZ</sub> [10 <sup>-4</sup> /°C]			I <sub>Zmax</sub> [mA]
BZX84C2V4/-C	C8/Z11	2.2	2.6	< 100	-9...-6	1	50	115
BZX84C2V7/-C/-AQ	W2/D8/Z12	2.5	2.9	< 100	-9...-6	1	20	103
BZX84C3V0/-C/-Q	E8/Z13	2.8	3.2	< 95	-8...-5	1	10	94
BZX84C3V3/-C/-Q/-AQ	F8/Z14	3.1	3.5	< 95	-8...-5	1	5	86
BZX84C3V6/-C	H8/Z15	3.4	3.8	< 90	-8...-5	1	5	79
BZX84C3V9/-C/-Q/-AQ	J8/Z16	3.7	4.1	< 90	-8...-5	1	3	73
BZX84C4V3/-C	K8/Z17	4	4.6	< 90	-7...-4	1	3	65
BZX84C4V7/-C/-AQ	M8/Z1	4.4	5	< 80	-5...-2	2	3	60
BZX84C5V1/-C/-Q/-AQ	N8/Z2	4.8	5.4	< 60	-2...+2	2	2	56
BZX84C5V6/-C/-Q/-AQ	P8/Z3	5.2	6	< 40	-1...+4	2	1	50
BZX84C6V2/-C/-AQ	R8/Z4	5.8	6.6	< 10	+2...+5	4	3	45
BZX84C6V8/-C/-AQ	X8/Z5	6.4	7.2	< 15	+3...+6	4	2	42
BZX84C7V5/-C	Y8/Z6	7	7.9	< 15	+3...+6	5	1	38
BZX84C8V2/-C/-AQ	Z8/Z7	7.7	8.7	< 15	+4...+7	5	0.7	34
BZX84C9V1/-C/-Q/-AQ	A9/Z8	8.5	9.6	< 15	+4...+7	6	0.5	31
BZX84C10/-C/-Q/-AQ	B9/Z9	9.4	10.6	< 20	+5...+8	7	0.2	28
BZX84C11/-C/-AQ	C9/Y1	10.4	11.6	< 20	+5...+8	8	0.1	26
BZX84C12/-C/-AQ	D9/Y2	11.4	12.7	< 25	+5...+8	8	0.1	24
BZX84C13/-C/-AQ	E9/Y3	12.4	14.1	< 30	+6...+9	8	0.1	21
BZX84C15/-C/-Q/-AQ	F9/Y4	13.8	15.6	< 30	+6...+9	10.5	0.05	19
BZX84C16/-C/-Q/-AQ	H9/Y5	15.3	17.1	< 40	+6...+9	11.2	0.05	18
BZX84C18/-C/-Q/-AQ	J9/Y6	16.8	19.1	< 45	+6...+9	12.6	0.05	16
BZX84C20/-C/-AQ	K9/Y7	18.8	21.2	< 55	+6...+9	14	0.05	14
BZX84C22/-C/-AQ	M9/Y8	20.8	23.3	< 70	+7...+10	15.4	0.05	13
BZX84C24/-C/-AQ	N9/Y9	22.8	25.6	< 80	+7...+10	16.8	0.05	12
	I <sub>Z</sub> =	2 mA		2 mA				
BZX84C27/-Q/-AQ	P9/Y10	25.1	28.9	< 80	+7...+10	18.9	0.05	10
BZX84C30/-AQ	R9/Y11	28	32	< 80	+7...+10	21	0.05	9
BZX84C33/-AQ	X9/Y12	31	35	< 80	+7...+10	23.1	0.05	9
BZX84C36/-AQ	Y9/Y13	34	38	< 90	+7...+10	25.2	0.05	8
BZX84C39/-AQ	Z9/Y14	37	41	< 130	+7...+10	27.3	0.05	7
BZX84C43/-AQ	A0/Y15	40	46	< 150	+7...+10	30.1	0.05	7
BZX84C47/-Q/-AQ	B0/Y16	44	50	< 170	+7...+10	32.9	0.05	6

1 Tested with pulses (20 ms) – Gemessen mit Impulsen (20 ms)

 2 Mounted on P.C. board with 3 mm<sup>2</sup> copper pads per terminal – Montage auf Leiterplatte mit 3 mm<sup>2</sup> Lötpad je Anschluss

3 Alternatively used (commercial grade only) – Alternativ verwendet (nur bei Standardausführung)

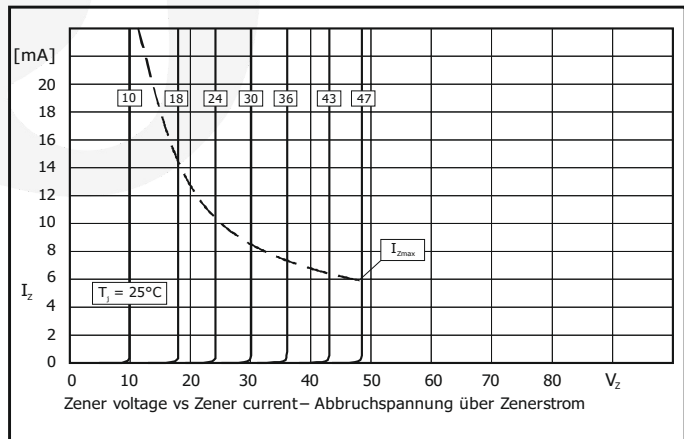
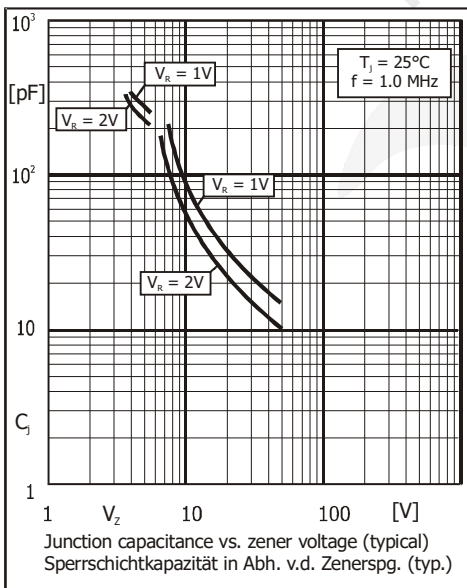
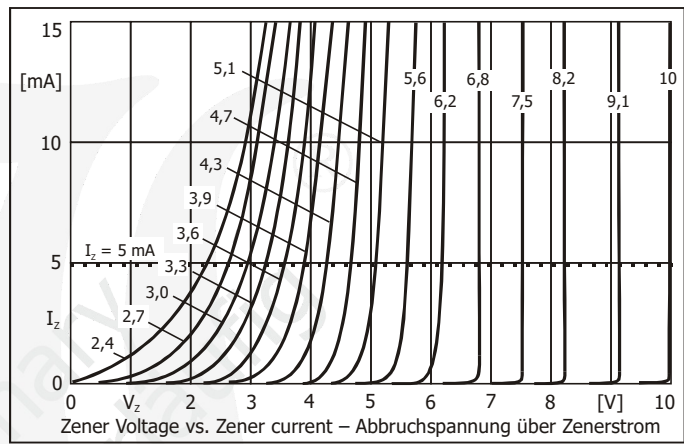
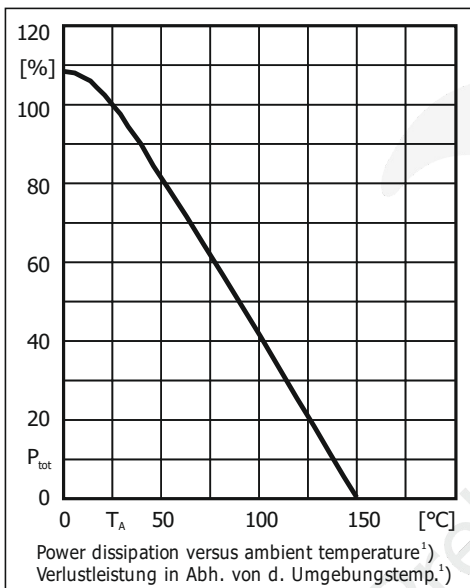
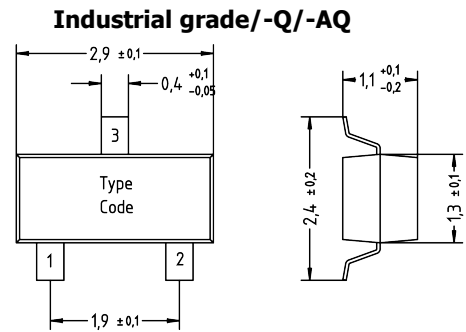
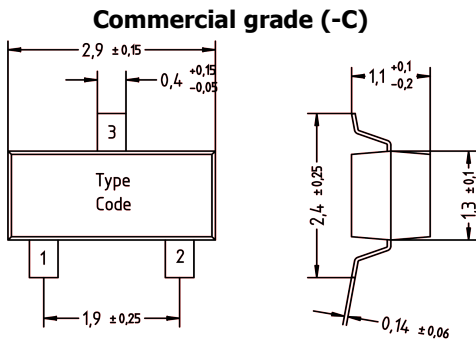
Type Typ	Code	Z-voltage range <sup>1)</sup> Z-Spannungs-Bereich <sup>1)</sup> $I_Z = 5 \text{ mA}$		Dynamic resistance Diff. Widerstand $r_{zj} [\Omega]$ at $f = 1 \text{ kHz}$	Temp. Coefficient of Z-voltage ...der Z-Spannung	Reverse voltage Sperrspannung $V_R$ at/bei $I_R$		Z-current <sup>2,3)</sup> Z-Strom <sup>2,3)</sup> $T_A = 25^\circ\text{C}$
		$V_{Z \text{ min}} [\text{V}]$	$V_{Z \text{ max}} [\text{V}]$			$I_Z = 5 \text{ mA}$	$\alpha_{VZ} [10^{-4} / ^\circ\text{C}]$	
<b>Common Anode</b>								
2BZX84C3V0	MR	2.8	3.2	< 95	-8...-5	1	10	94
2BZX84C3V3 <b>-AQ</b>	MX	3.1	3.5	< 95	-8...-5	1	5	86
2BZX84C3V6	MY	3.4	3.8	< 90	-8...-5	1	5	79
2BZX84C3V9	MZ	3.7	4.1	< 90	-8...-5	1	3	73
2BZX84C4V3	NA	4	4.6	< 90	-7...-4	1	3	65
2BZX84C4V7	NB	4.4	5	< 80	-5...-2	2	3	60
2BZX84C5V1/-Q	NC	4.8	5.4	< 60	-2...+2	2	2	56
2BZX84C5V6	ND	5.2	6	< 40	-1...+4	2	1	50
2BZX84C6V2	NE	5.8	6.6	< 10	+2...+5	4	3	45
2BZX84C6V8/ <b>-AQ</b>	<b>NF</b>	6.4	7.2	< 15	+3...+6	4	2	42
2BZX84C7V5/-Q	NH	7	7.9	< 15	+3...+6	5	1	38
2BZX84C8V2	NJ	7.7	8.7	< 15	+4...+7	5	0.7	34
2BZX84C9V1	NK	8.5	9.6	< 15	+4...+7	6	0.5	31
2BZX84C10	NM	9.4	10.6	< 20	+5...+8	7	0.2	28
2BZX84C11	NN	10.4	11.6	< 20	+5...+8	8	0.1	26
2BZX84C12/ <b>-AQ</b>	<b>NP</b>	11.4	12.7	< 25	+5...+8	8	0.1	24
2BZX84C13	NX	12.4	14.1	< 30	+6...+9	8	0.1	21
2BZX84C15/-Q	NY	13.8	15.6	< 30	+6...+9	10.5	0.05	19
2BZX84C16	NZ	15.3	17.1	< 40	+6...+9	11.2	0.05	18
2BZX84C18	PA	16.8	19.1	< 45	+6...+9	12.6	0.05	16
2BZX84C20/-Q	PB	18.8	21.2	< 55	+6...+9	14	0.05	14
2BZX84C22	PC	20.8	23.3	< 70	+7...+10	15.4	0.05	13
2BZX84C24	PD	22.8	25.6	< 80	+7...+10	16.8	0.05	12
	$I_Z =$	2 mA		2 mA				
2BZX84C27/-Q/ <b>-AQ</b>	<b>PE</b>	25.1	28.9	< 80	+7...+10	18.9	0.05	10
2BZX84C30	PF	28	32	< 80	+7...+10	21	0.05	9
2BZX84C33	PH	31	35	< 80	+7...+10	23.1	0.05	9
2BZX84C36	PJ	34	38	< 90	+7...+10	25.2	0.05	8
2BZX84C39	PM	37	41	< 130	+7...+10	27.3	0.05	7
2BZX84C43	PN	40	46	< 150	+7...+10	30.1	0.05	7
2BZX84C47	PP	44	50	< 170	+7...+10	32.9	0.05	6

1 Tested with pulses (20 ms) – Gemessen mit Impulsen (20 ms)

2 Mounted on P.C. board with 3 mm<sup>2</sup> copper pads per terminal – Montage auf Leiterplatte mit 3 mm<sup>2</sup> Lötpad je Anschluss

3 Per device (current at pin 3) – Pro Bauteil (Strom an Pin 3)

**Dimensions – Maße [mm]**



**Disclaimer:** See data book page 2 or [website](#)  
**Haftungsausschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Mounted on P.C. board with 3 mm<sup>2</sup> copper pads per terminal – Montage auf Leiterplatte mit 3 mm<sup>2</sup> Lötpad je Anschluss

## All rights reserved

The information presented in our data sheets and other documents is to the best of our knowledge true and accurate. It describes the type of component or application and shall not be considered as assured characteristics. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the capacity, delivery, performance or suitability of any product or circuit etc, neither does it convey any license under the patent rights of others. Diotec reserves the right to make changes without further notice. However, regular updating of all product information is provided on our website <sup>1)</sup>. All Diotec products are sold and shipped subject to our "Standard Terms and Conditions of Business" <sup>2)</sup>. The reproduction of all documents is prohibited without the expressed written permission of Diotec Semiconductor AG's Managing Board.

## Disclaimer

**1.** All products described or contained are designed and intended for use in standard applications, so called commercial/industrial grade, requiring an ordinary level of reliability.

**2.** Some products are available with the special grades "AEC-Q101 compliant" respectively "AEC-Q101 qualified". These are intended for applications up to ASIL B, but not for ASIL C or D <sup>3)</sup>.

**3.** Customers using these parts in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability, such as (but not limited to) life supporting medical, defence, aerospace, submarines, nuclear power etc, are obliged to validate whether the use in such cases is appropriate. Usage in medical devices is limited to applications with maximum class I according to Regulation (EU) 2017/745.

Usage in all such cases is on the own and sole risk of the customer.

**4.** If these products are to be used in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability (refer to item 3.), in which failure or malfunction of the product may directly affect human life or health, user shall contact in advance Diotec Semiconductor AG's Managing Board (Heitersheim, Germany) to confirm that the intended use of the product is appropriate.

**5.** Although Diotec continuously enhances the quality and reliability of its products, customers must incorporate sufficient safety measures in their designs, such as redundancy, fire containment, and anti-failure, so that personal injury, fire or environmental damage can be prevented. Diotec excludes explicitly every implied warranty or liability regarding the fitness of the products to any other than standard applications.

**6.** All information described or contained herein are subject to change without notice. Please contact Diotec to obtain the latest information before incorporating Diotec products into any design.

**7.** All information described and contained herein are intended only to enable the buyer to order Diotec's products. The information must not be used for any other purpose.

**8.** In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled by the Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Germany, this product must not be exported without obtaining an export license from the Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Germany in accordance with the valid laws.

## Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenblättern und sonstigen Dokumenten sind nach bestem Wissen gemacht. Sie dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zugesagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.

Wir behalten uns Änderungen der aufgeführten Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Änderungen werden jedoch regelmäßig auf unserer Internet-Seite veröffentlicht <sup>1)</sup>. Verkauf und Lieferung von Diotec-Produkten erfolgt gemäß unseren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" <sup>2)</sup>. Die Vervielfältigung aller Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes der Diotec Semiconductor AG gestattet.

## Haftungsausschluss

**1.** Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind für den Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewöhnlichen Zuverlässigkeitsniveau entworfen und bestimmt, bekannt als kommerziell/industrielle Anwendungen.

**2.** Einige Produkte sind mit den speziellen Qualifikationen „AEC-Q101 konform“ oder „AEC-Q101 qualifiziert“ erhältlich. Diese sind für Anwendungen bis maximal ASIL B bestimmt, nicht aber für ASIL C oder D <sup>3)</sup>.

**3.** Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, z. B. (aber nicht begrenzt auf) lebenserhaltende Medizintechnik, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Unterwasserfahrzeuge, Nukleartechnik etc. ist der Anwender verpflichtet sicherzustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist. Die Anwendung in Medizinprodukten ist für Anwendungen mit höchstens Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 zulässig.

Der Gebrauch für alle solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und ausschließliches Risiko des Anwenders.

**4.** Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern (siehe Punkt 3.), insbesondere wenn durch Ausfall oder eine Störung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt beeinflusst werden kann, muss im Voraus der Vorstand der Diotec Semiconductor AG (Heitersheim, Deutschland) bestätigen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist.

**5.** Obwohl Diotec die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Produkte beständig erhöht, müssen Kunden ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen – wie Redundanz, Feuereindämmung und Ausfallschutz – damit Personenschäden, Feuer oder Umweltschädigung verhindert werden können. Diotec schließt ausdrücklich jede implizierte Garantie oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.

**6.** Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, können jederzeit ohne jede Benachrichtigung geändert werden. Vor Einsatz eines Diotec Produktes in irgendeiner Anwendung sind bei Diotec die neuesten Informationen einzuholen.

**7.** Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, sollen dem Kunden nur ermöglichen, Diotec Produkte zu bestellen. Die Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.

**8.** Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter Beschränkungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen nicht ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie exportiert werden.

1 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Product Changes" respectively "News/Datasheets"  
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Produktänderungen“ bzw. „News/Datenblätter“

2 Refer data book or <http://diotec.com/> "Company" – Siehe Datenbuch oder <http://diotec.com/> „Unternehmen“

3 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Information/Qualification/Commercial Grade and AEC-Q101"  
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Informationen/Qualifizierung/Standard und AEC-Q101“